Si_3N_4 的晶体化和 ZrN/Si_3N_4 纳米多层膜的超硬效应*

赵文济 董云杉 岳建岭 李戈扬节

(上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室,上海 200030) (2006年4月10日收到2006年6月6日收到修改稿)

研究了 Si₃ N₄ 层在 ZrN/Si₃ N₄ 纳米多层膜中的晶化现象及其对多层膜微结构与力学性能的影响. 一系列不同 Si₃ N₄ 层厚度的 ZrN/Si₃ N₄ 纳米多层膜通过反应磁控溅射法制备. 利用 X 射线衍射仪、高分辨透射电子显微镜和微 力学探针表征了多层膜的微结构和力学性能. 结果表明 ,由于受到 ZrN 调制层晶体结构的模板作用 ,溅射条件下以 非晶态存在的 Si₃ N₄ 层在其厚度小于 0.9 nm 时被强制晶化为 NaCl 结构的赝晶体 ,ZrN/Si₃ N₄ 纳米多层膜形成共格外 延生长的柱状晶 ,并相应地产生硬度升高的超硬效应. Si₃ N₄ 随层厚的进一步增加又转变为非晶态 ,多层膜的共格 生长结构因而受到破坏 ,其硬度也随之降低.

关键词: ZrN/Si_3N_4 纳米多层膜,外延生长,赝晶体,超硬效应 PACC:6860,6855,6460M

1.引 言

以 TiN 为代表的过渡金属氮化物硬质薄膜作为 表面切削刀具涂层材料取得了巨大的成功,有效地 提高了刀具的切削效率和使用寿命.随着高速切削 和干式切削等绿色、高效加工技术的发展,不但要求 刀具涂层具有更高的硬度,还希望进一步提高其抗 氧化温度,以满足刀具刃口高达 1000 ℃的苛刻工 况.自 1987 年 Helmersson 等^[1]报道在 TiN/VN 纳米 多层膜中获得高达 50 GPa 的硬度以后,这种过渡族 金属氮化物以纳米量级交替沉积所得薄膜的超硬效 应得到广泛研究,而由不同结构与性质材料组合而 形成的纳米多层薄膜的可剪裁性更为研究与开发具 有优异性能的硬质薄膜材料提供了新的途径与 空间^[2].

 Si_3N_4 具有良好的高温稳定性和低摩擦系数,并 且在高温下会因表面形成致密的 SiO_2 而具有优异 的抗氧化能力. 作为一种重要的组分, Si_3N_4 与过渡 金属氮化物组成的硬质薄膜得到广泛的研究. 其 中,由 TiN 和 Si_3N_4 组成的纳米多层膜获得了 35—45 GPa 的高硬度和高达 1000℃的高温稳定性^[3—5]. 而 TiN/ Si_3N_4 纳米晶复合膜不但具有超过 50 GPa 的硬 $E^{[6]}$,并获得了高达 1000℃的抗氧化温 $E^{[7]}$ 均远高 于 TiN 约 22 GPa 的硬度和 600℃的氧化温度. 但是, 也有文献报道,由 Si₃N₄ 与其他过渡金属氮化物组 成 的 多 层 膜,如 Cr₂N/Si₃N₄^[8], HfN/Si₃N₄^[9]和 NbN/Si₃N₄^[10]却未发现硬度的明显提高.

对以上文献的研究发现,获得高硬度的 TiN/Si₃N₄材料体系中,Si₃N₄ 层的厚度均有小于1 nm 的特征^[3-7,11],为此,本文选择 ZrN/Si₃N₄ 纳米多层膜 体系研究了非晶态的 Si₃N₄ 的晶化现象以及对多层 膜生长结构和力学性能的影响.

2. 实 验

一系列具有不同 Si₃ N₄ 层厚的 ZrN/Si₃ N₄ 纳米多 层膜以及 ZrN, Si₃ N₄ 单层膜采用 ANELVA SPC-350 多靶磁控溅射仪制备 Zr 靶(纯度为 99.9%)和 Si 靶 (纯度为 99.999%)分别由两个独立的射频阴极控 制. 抛光的不锈钢基片在丙酮和无水酒精液中经超 声波清洗后装入真空室内可转动的基片架上,基片 到靶的距离为 5 cm. 背底真空优于 4×10^{-4} Pa,高纯 Af (纯度为 99.999%)和 N₂(纯度为 99.999%)的混 合气体充入真空室中,其分压分别控制为 3×10^{-1}

^{*}国家自然科学基金(批准号 50571062)资助的课题.

[†] 通讯作者 ,E-mail ;gyli@sjtu.edu.cn

Pa 和 2×10^{-2} Pa. 制备多层膜前先在基片上沉积一 层厚约 150 nm 的 ZrN 过渡层. 制备多层膜时,基片 架交替停留在 Zr 靶和 Si 靶前接受反应溅射形成的 ZrN 和 Si₃N₄ 以形成具有成分调制结构的纳米多层 膜,并通过各靶的溅射功率及基片在靶前停留的时 间控制多层膜中 ZrN 层和 Si₃N₄ 层的厚度. 本实验 中,多层膜样品每个调制周期中 ZrN 层的厚度(l_{zx}) 固定为 3.2 nm,Si₃N₄ 层厚度($l_{si_3N_4}$)变化范围为 0.3—1.4 nm,所有实验薄膜的总厚度均为 2 μ m. 薄 膜沉积过程中,基片不加热亦不施加偏压.

多层膜的微结构的分析采用 Rigaku D/MAX 2550 VB/PC型旋转靶 X 射线衍射仪(XRD),Philips CM200-FEG高分辨电子显微镜(HRTEM)和 Philips Sirior200 场发射扫描电子显微镜(SEM);利用 Fischerscope H100 VP 微力学探针测量了薄膜的硬 度,采用维氏压头.



3. 实验结果与讨论

3.1. 多层膜的微结构

图 1(a) ZrN(3.2 nm)/Si₃N₄(0.6 nm)多层膜的 HRTEM 低倍像显示多层膜形成了良好成分周期变 化的调制结构,多层膜的调制层平直,界面清晰,其 中浅色衬度条纹对应于 Si₃N₄ 层,深色条纹为 ZrN 层.图中可以观察到贯穿数十个调制周期的柱状 晶 这种柱状晶是由 ZrN 和 Si₃N₄ 交替生长形成的. 图中左上角的选区电子衍射花样表明多层膜为 NaCl 结构的多晶体,且晶粒粗大.由图 1(b)的高倍 像可见多层膜中的晶格条纹穿越调制层界面并在多 个调制周期内保持连续,表明 Si₃N₄ 层为晶体态,并 与 ZrN 层形成共格外延生长结构.



图 1 ZrN(3.2 nm)/Si₃N₄(0.6 nm)多层膜的低倍(a)和高倍(b)截面 HRTEM 像((a)中插图为选区电子衍射花样)

由图 2 的低角度 XRD 谱可见,各不同 Si₃N₄ 调 制层厚的多层膜都呈现明显的两级甚至三级衍射 峰 表明多层膜均形成了成分周期变化的调制结构, 且界面清晰.采用修正的 Bragg 公式^[12]可以计算出 各多层膜的调制周期 A ,由于本研究中各多层膜样 品每个调制周期内 ZrN 调制层的厚度相同 均为 3.2 nm 结合前面的 HRTEM 观察结果,可以确定各多层 膜中 Si₃N₄ 调制层的厚度 标于图 2 中.

XRD 分析表明,本文沉积条件下所得的 Si₃N₄ 单层膜以非晶态形式存在(未示出). 由图 3 的 XRD 谱可见,ZrN 单层膜呈现出强度不高的 NaCl 结构 (111 入口 200)衍射峰. 插入 Si₃N₄ 调制层后,所形成 多层膜的(200)衍射峰强度迅速增加,其强度可高达 ZrN 单层膜相应衍射峰强度的十余倍,并在其两侧 出现因周期性层状结构而形成的卫星峰,与此同时,



图 2 不同 Si_3N_4 层厚多层膜的低角度 XRD 谱

多层膜中的 ZrN(111) 衍射峰受到抑制.这一现象表 明多层膜中的 Si₃N₄ 层产生了晶化并与 ZrN 层形成 以(200)取向的共格外延生长.由于在所有多层膜 XRD 谱中均没有观察到任何 Si₃N₄ 的衍射峰,结合 HRTEM 观察结果可以认为 Si₃N₄ 层形成了与 ZrN 层 相同的 NaCl 结构的赝晶体.进一步增加 Si₃N₄ 层厚 到 1.1 nm 后,多层膜的(200)衍射峰强度逐步减弱 并宽化,说明 Si₃N₄ 层随厚度的增加逐步形成非晶 态,阻断了多层膜的共格外延生长,此时多层膜呈现 纳米晶 ZrN 与非晶 Si₃N₄ 交替生长的调制结构.



图 3 ZrN 单层膜以及不同 Si_3N_4 层厚多层膜的 XRD 谱

图 4 的 SEM 照片显示了 ZrN/Si₃N₄ 多层膜的断 口形貌 :在 ZrN 中插入厚度为 0.6 nm 的 Si₃N₄ 层后, 多层膜呈现柱状晶生长的结构特征(图 4(a)),这种 异质外延生长的柱状晶尽管在结构上保持着连续 性,但其化学成分却呈现周期性变化的特征,可以称 之为超晶格柱状晶.进一步增加 Si₃N₄ 层的厚度,由 于 Si₃N₄ 层的非晶化,多层膜的共格外延生长结构 受到破坏,其断口形貌也呈现平滑的非晶断口特征 (图 4(b)).

以上 ZrN/Si₃N₄ 纳米多层膜中的非晶晶化现象



在 TiN/Si₃N₄^[3], TiN/CN_x^[13], TiN/SiC^{14]}和 TiN/SiO₂^[15] 等纳米多层膜体系中也有报道.为了降低体系的能 量 原为非晶态的 Si₃N₄, SiC 或 SiO₂ 层均在厚度小 于约 1 nm 时因受到 TiN 晶体结构的作用被强制晶 化 并与 TiN 形成具有较低界面能的共格外延生长 结构.一个有趣的现象是 ZrN 与 TiN 同为 NaCl 结 构,仅存在晶格常数的差异($a_{ZN} = 0.456$ nm, $a_{TN} = 0.426$ nm) Si₃N₄ 层被晶化后, TiN/Si₃N₄ 纳米多层膜 呈现(111)择优取向的柱状晶^[3], 而 ZrN/Si₃N₄ 纳米 多层膜的柱状晶则以(200)取向生长.尽管产生这 一现象的原因尚不清楚,但至少有一点可以确定, Si₃N₄ 确实是被晶化成了 NaCl 结构的赝晶体, 因而 它既可以与 NaCl 结构的 TiN 形成(111)共格界面, 亦可以与 ZrN 的(200)面形成共格生长.

另外,由图 1 的 HRTEM 照片和图 3 的 XRD 谱 还可发现 *S*i₃N₄ 层晶化后,多层膜形成了强烈(200) 择优取向的柱状晶,多层膜的晶体完整性显著高于 ZrN 单层膜,体现了纳米多层膜晶体生长的"互促效 应^{^{®141}}.这种晶体生长的互促效应与两种材料沉积 粒子(原子或分子)在异质材料表面上移动性的提高 有很大关系.

3.2. 多层膜的力学性能

为了准确测量 ZrN/Si₃N₄ 多层膜的硬度,实验中 采用一种基于微力学探针的两步压入法^[16].第一步 压入试验时采用足够大的压入载荷(50 mN),通过 膜/基复合体的加载曲线转换后得到受载硬度 HU (亦称广义硬度 Universal Hardness^[17])随压入载荷的 变化曲线,如图 5 所示.由于薄膜的硬度远高于不 锈钢基材,图中膜/基复合体在约 4 mN 后的一定压 入载荷范围内形成一个高硬度平台区,若从平台区

图 4 多层膜中 Si₃N₄ 层厚为 0.6 nm(a)及 1.4 nm(b)的截面断口的 SEM 像

范围内选择最大压入载荷进行第二步压入试验,所 测得的薄膜硬度不会受到基底变形的影响而降低。 故选择 15 mN 对复合膜进行小载荷压入试验 通过 所得的加卸载曲线可以由 Oliver-Pharr 公式^[18]计算 出薄膜的卸载硬度 HV. 由图 6 多层膜硬度随 Si₂ N₄ 层厚度变化的曲线可见 ,ZrN 单层膜的硬度为 23.8 GPa Si₃N₄ 单层膜的硬度为 18 GPa. 在 ZrN 中插入 0.3 nm 的 Si₃N₄ 调制层后,所形成多层膜的硬度随 即得到提高,并在Si₃N₄ 层厚为0.6 nm 时达到最大 值 33.0 GPa. 而后随着 SiaNa 层厚的进一步增加 多 层膜的硬度迅速下降,并在Si₃N₄ 层厚大于 1.4 nm 时不但低于 ZrN 单层膜的硬度,甚至低于 Si_aN, 单层 膜的硬度 这一现象可能与此时多层膜形成的纳米 晶/非晶结构相关,结合微结构分析可以发现,多层 膜的硬度升高与其 Si₃N₄ 层的晶化有很好的对应 关系.



图 5 ZrN 单层膜和不同 Si₃N₄ 层厚多层膜受载硬度与载荷的关系

对于纳米多层膜的超硬效应,现有的两调制层 材料模量差异理论^[19]、调制层晶格常数差异而产生 的交变应力场理论^[20]和经典的 Hall-Petch 理论^[21]等 都是基于位错运动在界面受阻而展开的,其差异仅 在于对最高硬度的理论预测上.因而,这些理论都 强调具有超硬效应的纳米多层膜应满足如下几个性 质和微结构特征:1)两调制层应该有较大的剪切模 量差,以造成两层间位错线能量的不同;2)两调制 层的厚度应该足够小,使得位错不能在其中一个调 制层中移动或产生增殖;3)更重要的是,两调制层 应形成具有明锐成分变化的共格界面.这样,位错 在穿过调制界面时将受到巨大的阻力,导致多层膜 的硬度得以显著提高.



图 6 多层膜的硬度随 Si₃N₄ 层厚度变化的关系

尽管 Koehler¹⁹¹基于共格界面结构的假设提出 了纳米层状材料的强化理论后,又进一步认为纳米 层状材料的强化主要与两层的模量差有关,因而即 使由非晶材料组成的纳米层状材料,只要存在足够 大的剪切模量之差,也可以产生硬度升高的超硬效 应. 然而,事实上,迄今所报道的具有超硬效应的纳 米多层膜,两层间形成共格界面结构都是它们共有 的微结构特征.

本文的研究结果表明,在 Si₃N₄ 层厚小于约 1 nm的多层膜中,晶化的Si₃N₄层与ZrN形成共格外 延生长结构 多层膜满足以上强化理论对其性质和 微结构的要求,因而获得高硬度. 而当 Si₃N₄ 层厚略 有增加而形成非晶态后 多层膜的共格外延生长结 构遭到破坏,其硬度也相应降低. 文献 3 4 所报道 的TiN/Si₃N₄纳米多层膜在Si₃N₄层厚小于约1nm (0.5—0.7 nm)时产生了硬度的提高,其Si_aN, 层具 有被晶化的结构特征. 而对于已报道的没有得到硬 度明显提高的纳米多层膜体系如 Cr₂N/Si₃N₄^[8], HfN/Si₃N₄^[9],NbN/Si₃N₄^[10]等的研究发现,它们的 Si₃N₄ 层厚度均大于 1 nm ,且呈现非晶态.结合本文 的研究结果可以预见,只要减小 SiaNa 层的厚度到 约1 nm 以下,并使其产生晶化,这些过渡金属氮化 物与 Si_aN₄ 组成的纳米多层膜都有望产生硬度升高 的超硬效应.

4.结 论

反应磁控溅射所得的 ZrN/Si₃N₄ 纳米多层膜中, 在 ZrN 的模板作用下 Si₃N₄ 层在其厚度小于 0.9 nm

度达到 33.0 GPa. 随着自身厚度的进一步增加, Si₃N₄ 层逐渐转变为非晶结构,纳米多层膜的共格外 延生长受到破坏,其硬度亦随之急剧降低.

- [1] Helmersson U, Todorova S, Barnett S A, Sundgren J E, Markert L C, Greene J E 1987 J. Appl. Phys. 62 481
- [2] Sproul W D 1996 Science 273 889
- [3] Soderberg H , Oden , M , Molina-Aldereguia J M , Hultman L 2005 J. Appl. Phys. 97 114327
- [4] Chen Y H , Lee K W , Chiou W A , Chung Y W , Keer L M 2001 Surf. & Coat. Technol. 146-147 209
- [5] Chen Y H , Guruz M , Chung Y W , Keer L M 2002 Surf. & Coat. Techol. 154 162
- [6] Veprek S, Niederhofer A, Moto K, Bolom T, Mannling H D, Nesladek P, Dollinger G, Bergmaier A 2000 Surf. Coat. Technol. 133-134 152
- [7] Veprek S , Maritza G J , Heijman V , Karvankova P , Prochazka J 2005 Thin Solid Films 476 1
- [8] Xu J H, Hattori K, Seino Y, Kojima I 2002 Thin Solid Films 414 239
- [9] Jeong J J , Hwang S K , Lee C M 2002 Mater . Chem. & Phys. 77 27
- [10] Jeong J J , Lee C M 2003 Appl. Surf. Sci. 214 11
- [11] Zhang C H, Luo J B, Li W Z, Chen D R 2004 Acta Phys. Sin. 53 182(in Chinese)[张晨辉、雒建斌、李文治、陈大融 2004 物

理学报 53 182]

- [12] Kim C , Qadri S B , Scanlon M R , Cammarata R C 1994 Thin Solid Films 240 52
- [13] Wu D W, Fu D J, Mao X W, Ye M S, Peng Y G, Fan X J 1999 Acta Phys. Sin. 48 904 (in Chinese)[吴大维、付德君、毛先维、 叶明生、彭友贵、范湘军 1999 物理学报 48 904]
- [14] Lao J J, Kong M, Zhang H J, Li G Y 2004 Acta Phys. Sin. 53 1961 (in Chinese)[劳技军、孔 明、张惠娟、李戈扬 2004 物理 学报 53 1961]
- [15] Wei L, Mei F H, Shao N, Li G Y, Li J G 2005 Acta Phys. Sin.
 54 1742 (in Chinese)[魏 仑、梅芳华、邵 楠、李戈扬、李 建国 2005 物理学报 54 1742]
- [16] Tian J W, Han Z H, Lai Q X, Yu X J, Li G Y 2003 Chinese Journal of Mechanical Engineering 39 71 (in Chinese] 田家万、韩 增虎、赖倩茜、虞晓江、李戈扬 2003 机械工程学报 39 71]
- [17] Germany Normal. DIN 50359-1: 1997-10. Universal härteprüfung [S]
- [18] Oliver W C, Pharr G M 1992 J. Mater. Res. 7 1564
- [19] Koehler J S 1970 Phys. Rev. B 2 547
- [20] Kato M , Mori T , Schwartz L H 1980 Acta Metall . 28 285
- [21] Anderson P M , Li C 1995 Nanostructure Mater . 5 349

Crystallization of Si₃N₄ and superhardness effect of ZrN/Si₃N₄ nano-multilayers *

Zhao Wen-Ji Dong Yun-Shan Yue Jian-Ling Li Ge-Yang[†]

(State Key Laboratory of Metal Matrix Compositions , Shanghai Jiaotong University , Shanghai 200030 , China)
 (Received 10 April 2006 ; revised manuscript received 6 June 2006)

Abstract

The crystallization behavior of Si_3N_4 modulation layers in the multilayers and its influences on the microstructure and mechanical properties of ZrN/Si_3N_4 multilayers were studied. ZrN/Si_3N_4 multilayers with different Si_3N_4 thickness were synthesized by reactive magnetic sputtering. The microstructure of the multilayers was characterized with X-ray diffraction and high-resolution transmission electron microscopy , and a nanoindentor was introduced to measure their mechanical properties. The results show that when the thickness is less than 0.9 nm , Si_3N_4 , normally amorphous in the deposited state , could form a NaCl-type pseudocrystal structure due to the template effect of ZrN crystal layer. Crystallized Si_3N_4 layers and ZrN template layers grow epitaxialy into columnar crystals. Correspondingly , the hardness of the films was enhanced , showing a superhardness effect. Further increasing Si_3N_4 layer thickness , the coherent interfaces of the multilayers were damaged and Si_3N_4 layers become amorphous , accompanied by the decline in the hardness of the films.

Keywords : ZrN/Si_3N_4 multilayer , epitaxial growth , pseudocrystal , superhardness effect PACC : 6860 , 6855 , 6460M

^{*} Project supported by the National Natural Science of Foundation of China (Grant No. 50571062).

[†] E-mail ;gyli@sjtu.edu.cn